This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-85699

(a)Int_Cl_4 H N4 R 17/1 識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)5月15日

H 04 R 17/00 A 61 B 8/00 1 0 1 7326-5D 6530-4C

審査請求 未請求 発明の数 3 (全5頁)

図発明の名称 複合圧電材料の形成方法

②特 顋 昭58-192414

❷出 願 昭58(1983)10月17日

付発 明 者 中 谷 千 歳 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 央研究所内

砂発 明 者 竹 内 裕 之 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

砂発 明 者 長 沢 正 幸 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

①出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

の出 願 人 株式会社日立メディコ 東京都千代田区内神田1丁目1番14号

砚代 理 人 弁理士 高橋 明夫 外1名

明 細 書

発明の名称 複合圧電材料の形成方法

特許請求の範囲

- 1. 振動子の厚みの一部を残して切断し、その切断溝に樹脂などを充塡した後、眩振動子を展返し、該切断溝に到違するまでの切断溝を形成し、その切断溝に樹脂などを充塡する工程を含む複合圧電材料の形成方法。
- 2 振動子を一裂面から厚み方向に一部残して切り、断し、該切断溝に樹脂などを充填した後、該振動子の他表面を研摩して前期樹脂を露出させる工程を含む複合圧電材料の形成方法。
- 3. 振動子を1方向に完全に切断した後、該振動 子片をとりはずし、該振動子片を直角方向に切 断し、樹脂を充填し、再配列するといり工程を 含む複合圧電材料の形成方法。

発明の詳細な説明

[発明の利用分野]

本発明は超音波診断装置用の探触子などに用いる複合圧電材料の形成方法に関する。

[発明の背景]

本発明で対象としている複合圧電材料の構成を 第1図に示す。101はP2Tあるいはチタン酸 鉛などの振動子であり、102はシリコンゴムな どの樹脂である。

この複合材料の従来の加工方法を第2図に示す。 第2図(A)にて平板状の振動子201を例えば、 加熱により軟らかくなるワックス等の接着材202 で切断用台203に仮接着し、同図(B)のよう に隣204を形成して振動子をマトリックス状に 切断し、架子205を作る。次に切断隣に樹脂 206を充填硬化させた後、切断用台からはがす と第1図の複合材料が得られる。しかしながら、 この方法においては次の点で問題がある。

- (i) 振動子の切断に際しマトリックス状に深く切断するため205が欠けることがある。
- (2) 切断時に牌202が台203にも形成される ととが多く、この結果樹脂206が台203に 固着することとなる。この場合、台203から のはぎ取りが困難となり、はぎ取る際に架子

205のうちいくつかが欠落しやすい。また、 はぎ取つた後に接着材 202を除去するのも困 離となる。

素子205が一部欠落することはその部分の性 能劣化ということであり、絶対に回避せねばなら ない。

〔発明の目的〕

本発明の目的は、量強可能な信頼性の高い複合 圧電材料の形成方法を提供することにある。

[発明の概要]

本発明のひとつの特徴は振動子の表面から厚みの一部を残して切断し、その切断海に樹脂を充塡し該振動子を裏返して裏面から飲切断溝に到達する切断溝を形成し、その切断溝に樹脂を充塡する複合圧電材料の形成方法にある。

本発明の他の特徴は、振動子の表面から厚みの一部を残して切断して切断溝を形成し、眩切断溝に樹脂を光填した後に該振動子の裏面を研摩して 該樹脂を裏面に露出させる複合圧を材料の形成方 法にある。

きの切削性を悪化させない材質であることが必要 である。307に入れる充塡材がシリコンゴムの よりな軟かい材質であると切削性に問題が生じる。 このときは、304にワックスなどを入れ振動子 を茲返しにして接着し((E)の状態)、309 を形成した後、シリコンゴムを充塡硬化させる。 このとき(7)の状態となり、307はワックス、 310はシリコンゴムである。次に振動子を取り はずした後(このとき振動子の各案子はシリコン ゴムで接着されている。)、304に入れたワツ クスを洗浄すると、(8)の状態となる。次にワック スのとれた切断牌311にシリコンゴムなどを充 填峺化させれば第1図の複合材料ができる。さら に、307,310の材料は同一の材料である必 嬰はない。たとえば307はポリウレタン、310 はシリコンゴムということも可能である。また、 このままではシリコンゴムなどの充塡材により振 動子の表面が汚れるが、それを避けるには、振動 子表面を洗浄しやすい樹脂であらかじめコーティ ングしておき、充塡後そのコーテイング層をとれ

[発明の実施例]

第3図に第1の実施例を示す。まず第3図(A) のとうり撮動子301をワックスなどの加熱する と軟化する接着剤など302で、平行度および平 面度の良い台303に仮接着する。次に301を 完全に切断するのではなく、第3図(B)のよう に301の厚みもの半分近くまでをマトリツクス 状に切断304する。このとき切断において基準 となる線305,306を301に作つておく、 第3図(C)は第3図(B)を上から見た平面図 である。次に、ポリウレタンやエポキシなどの樹 脂307を304に充塡硬化させ、302を溶か し(D)のように振動子を姦返しにして、303 にワックスなど308で接着する。さらに、(E). (F)のように305.306を基準にして、 304に到達するまでの切断構309を形成し、 樹脂などを309に充塡硬化310させ、探触子 の長面側の樹脂部分310を形成する。 ワックス を溶かし303からはぎとると第1図の複合材料 ができる。このとき307は309を形成すると

ば良い。

第4図に第2の実施例を示す。この方法は振動子を平行底、平面度の良い台にワックスなどで仮接着し、振動子の厚みの半分程度を切断し、樹脂を充填する。したがつてここまでは第1の実施例と同じである(第3図(A)~(D))。次に、第3図(D)の状態となつた振動子を第4図(A)のようにとりはずす。次に第4図(B)に示すように401面から402面まで振動子を研學することにより複合材料を作ることができる。

第3の実施例を第5図、第6図に示す。振動子501をワックスなど502で切断用台503に 仮接着し(第5図(A))、適当な幅で振動子を完全に切断504し、振動子片505を作る(第5図(B))。次に505を取りはずし、同図(C),(D)のように切断用台506にワックスなど507で仮接着し、505を切断508し、 機能509を充填する。次に506を取りはずすと、510のようになる。このとき各案子511 は509で接着されている。次に510を(F)

のように台512上に配列し、同図(F)のよう に空間 5 1 3 に樹脂 5 1 4 を充塡し、 5 1 2 を取 りはずせは、彼合材料が得られる。このとき509 と514は異なる樹脂を用いることが可能である。 なお第5凶(F)のように510を配列するには. 第6図の方法によれば良い。まず第6図(A)。 (B)で示す方法ではワックスなど601で支持 台602 に第5 図(E) の510 を接着し、第6 凶(B)のように何枚も重ねる。このとき602 の厚みaはスペーサも兼ねている。こうすること で第5凶(F)の状態となるので、その後、空間 603に樹脂を充塡し、602をはがせば良い。 また第6凶(C)、(D)、(E)に示す方法で は510の厚みbと高さcにあわせて、それぞれ 碑巾(b より少し大きく) と隣保さ(≈ ½ c) を 形成した第6凶(D)の支持台604を用意して おき、次に(4)のように、604上にワックスなど 605で510を接着し、配列する。次に空間 606に樹脂を充塡し、604を取りはずせば、 第3凶(H)の状態となり、以下の加工は前述し

たよりに行うととで複合材料を形成するととも可能である。

さらに、第3図の契施例では振動子に基準線305,306を設けていたが、第7図(A)に示す円形などの振動子であれば振動子に基準ないないの振動子であれば振動子に基準ないため、作ろうとする円形の複合材料より大きいいが、作ろうとする円形の複合材料より大きいいが、作ろうとする内形の複合材料よりである。との例を第7図(B)、(C)に対するとに基準線を作ることにより解決することに示すが、補助部材703を形成する。とのの関係の方法により円形複合材料を作るととが可能である。

以上のようにして、複合圧電材料を作ることが 可能であるが、充填材料が切削性の良い樹脂であれば、作られた複合圧電材料をさらに研修すると

とにより周波数の高い複合圧電材料を作ることも 可能である。

〔発明の効果〕

以上のように、本発明の方法であれば、加工が 困難であつた超音波複合材料を簡単にかつ確実に 作ることができるため量産化することも可能であ る。提動子片 5 1 1 を 1 つずつ配列して複合圧電 材料を作るという方法も考えられるが、作数が大 変でありそのための機械が必要となる。本発明の 方法であれば、非常に簡単な手順により複合圧電 材料を作ることが可能である。

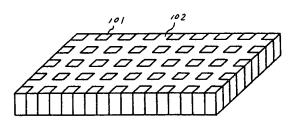
図面の簡単な説明

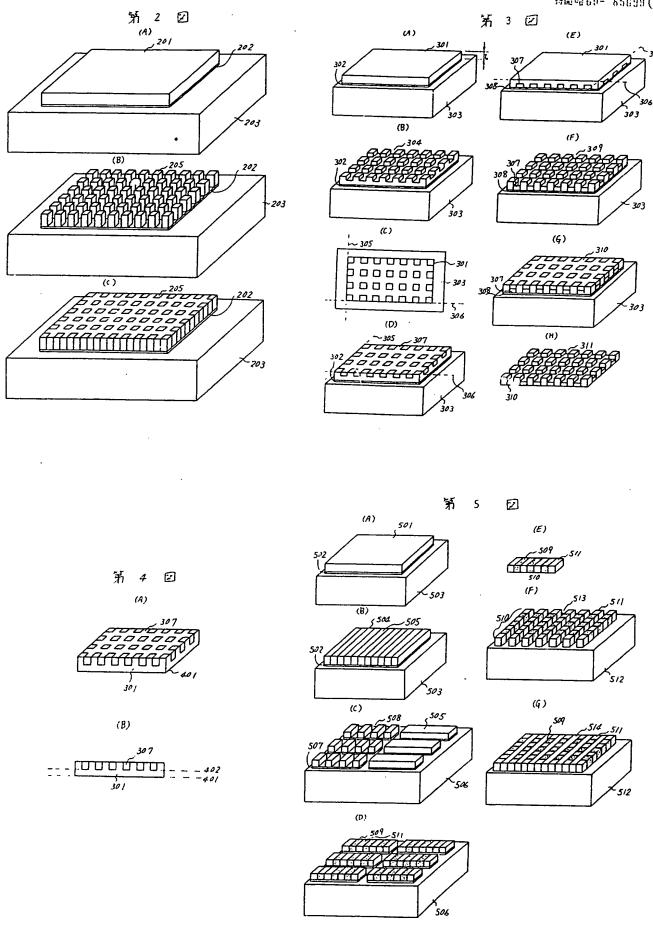
第1図及び第2図は従来の形成方法、第3図か 5第7図までは本発明の突施例の複合圧電材料の 形成方法を示す糾視図、及び平面図である。 301…超音波探触子、302…支持台、307。

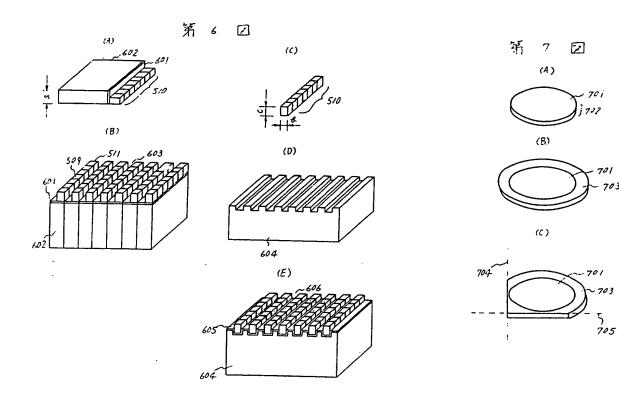
301…超音破探風于、302…又符合、307.310…做脂。

代理人 弁理士 高橋明老









手続補正書(自発)

sin 59a 7 g18 g

特許庁長官 殿

事件の表示

昭和 58 年 特許顯 第 192414 号

発明の名称

複合圧電材料の形成方法

補正をする者

2015 18 特許出頻人

可以任 成 汉 科 日 法 製 作 ijί

株式会社 日立メディコ

11

♥IO 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 株式会社 0 分裂性前性 - 202 - 600 212 - 1111 (ARCR)

16

明

補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の欄

補正の内容

明細書第6頁第10行「作ることができる。」 の後に「もちろん402面近傍で水平に切断し、 切断してから研摩することもできる。」の文章を 挿入する。